



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2018-0014350
(43) 공개일자 2018년02월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 27/32 (2006.01) H01L 51/00 (2006.01)
H01L 51/52 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H01L 27/3246 (2013.01)
H01L 51/0016 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2016-0097029
(22) 출원일자 2016년07월29일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
삼성디스플레이 주식회사
경기도 용인시 기흥구 삼성로 1 (농서동)
(72) 발명자
방현성
경기도 용인시 기흥구 삼성로 1 (농서동)
김아롱
경기도 용인시 기흥구 삼성로 1 (농서동)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
리엔목특허법인

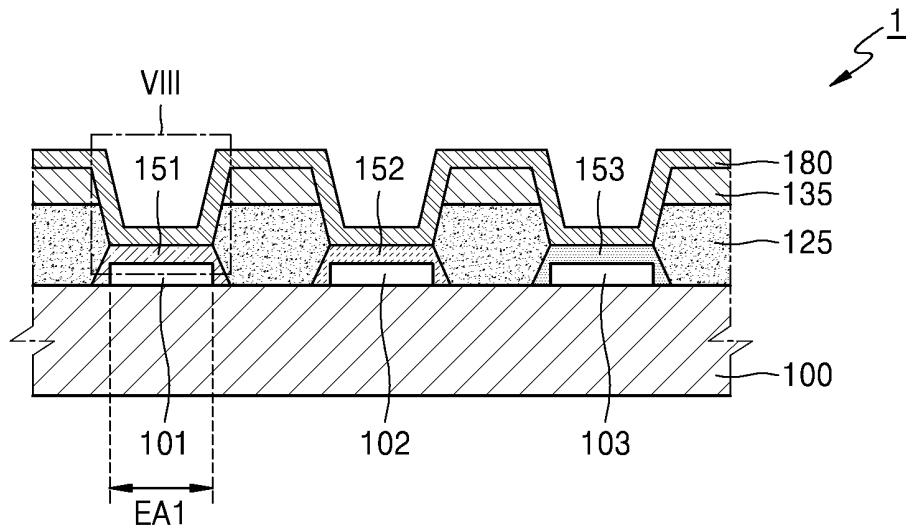
전체 청구항 수 : 총 20 항

(54) 발명의 명칭 유기 발광 표시 장치 및 유기 발광 표시 장치의 제조 방법

(57) 요약

본 발명의 실시예에 따르면, 기관; 상기 기관 상에 서로 이격되어 배치된 복수의 제1 전극; 상기 복수의 각 제1 전극의 상면 및 측면을 덮고, 발광층을 포함하는 복수의 유기 기능층; 상기 복수의 유기 기능층 사이에 위치하고, 상기 제1 전극과 직접 접촉하지 않는 제1 뱅크; 상기 복수의 유기 기능층 상에 위치하는 제2 전극;을 포함하는 유기 발광 표시 장치를 제공한다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

H01L 51/5209 (2013.01)

H01L 51/5225 (2013.01)

H01L 51/5228 (2013.01)

H01L 51/56 (2013.01)

H01L 2251/558 (2013.01)

(72) 발명자

박정선

경기도 용인시 기흥구 삼성로 1 (농서동)

이덕중

경기도 용인시 기흥구 삼성로 1 (농서동)

명세서

청구범위

청구항 1

기관;

상기 기관 상에 서로 이격되어 배치된 복수의 제1 전극;

상기 복수의 각 제1 전극의 상면 및 측면을 덮고, 발광층을 포함하는 복수의 유기 기능층;

상기 복수의 유기 기능층 사이에 위치하고, 상기 제1 전극과 직접 접촉하지 않는 제1 बैं크;

상기 복수의 유기 기능층 상에 위치하는 제2 전극;을 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 제1 बैं크는 불소 중합체를 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 3

제2 항에 있어서,

상기 제1 बैं크는 감광성 물질을 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 4

제1 항에 있어서,

상기 유기 기능층은 정공 주입층, 정공 수송층, 전자 수송층, 및 전자 수입층 중 적어도 하나의 기능층을 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 5

제1 항에 있어서,

상기 제2 전극은, 분리되지 않은 일체의 형상으로 상기 복수의 유기 기능층 상에 위치하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 6

제5 항에 있어서,

상기 복수의 유기 기능층과 상기 제2 전극 사이에 위치하는 보조 전극을 더 포함하고, 상기 보조 전극은 상기 각 유기 기능층 상에 분리된 유기 발광 표시 장치.

청구항 7

제1 항에 있어서,

상기 복수의 유기 기능층 중 적어도 2개 이상의 유기 기능층의 두께가 다른 유기 발광 표시 장치.

청구항 8

제1 항에 있어서,

상기 제1 बैं크 상에 위치하는 제2 बैं크를 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 9

제8 항에 있어서,
상기 제1 बैं크는 불소 중합체를 포함하고,
상기 제2 बैं크는 감광성 물질을 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 10

제8 항에 있어서,
상기 제2 बैं크는 상기 복수의 유기 기능층 사이에 위치하고, 상기 제1 전극과 직접 접촉하지 않는 유기 발광 표시 장치.

청구항 11

기관 상에, 서로 이격되어 배치된 복수의 제1 전극을 형성함;
상기 복수의 제1 전극 상에, 제1 리프트오프층을 형성함;
상기 복수의 제1 전극의 제1 그룹이 형성된 영역에 상기 제1 리프트오프층이 제거되는 제1 부분, 및 상기 제1 리프트오프층이 잔존하는 제2 부분을 형성함;
상기 제1 그룹에 대응되는 제1 전극의 상면 및 측면을 덮고, 발광층을 포함하는 제1 유기 기능층을 형성함;
제1 용매로, 상기 제2 부분을 제거함;
제1 유기 기능층 상, 및 상기 제1 유기 기능층이 형성되지 않은 제1 전극 상에 제2 리프트오프층을 형성함;
상기 복수의 제1 전극의 제2 그룹이 형성된 영역에 상기 제2 리프트오프층이 제거되는 제3 부분, 및 상기 제2 리프트오프층이 잔존하는 제4 부분을 형성함;
상기 제2 그룹에 대응되는 제1 전극의 상면 및 측면을 덮고, 발광층을 포함하는 제2 유기 기능층을 형성함;
제2 용매로, 상기 제4 부분을 제거함;
상기 제1 유기 기능층 및 상기 제2 유기 기능층 사이에 제1 बैं크를 형성함; 및
상기 제1 유기 기능층, 상기 제2 유기 기능층 및 상기 제1 बैं크 상에 제2 전극을 형성함; 을 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 12

제11 항에 있어서,
상기 제1 및 제2 리프트오프층을 불소 중합체를 포함하도록 형성하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 13

제12 항에 있어서,
상기 제1 및 제2 리프트오프층을 감광성 물질을 더 포함하도록 형성하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 14

제11 항에 있어서,
상기 제1 리프트오프층 상에 제1 포토레지스트를 더 형성하고,
상기 제2 리프트오프층 상에 제2 포토레지스트를 더 형성하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 15

제11 항에 있어서,
상기 제1 용매 및 제2 용매는 불소를 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 16

제11 항에 있어서,

상기 제1 बैं크를 불소 중합체를 포함하도록 형성하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 17

제11 항에 있어서,

상기 제1 बैं크 형성 후, 상기 제1 बैं크에 열을 인가하는 공정을 더 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 18

제16 항에 있어서,

상기 제1 बैं크를 감광성 물질을 더 포함하도록 형성하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 19

제16 항에 있어서,

상기 제1 बैं크 상에 감광성 물질을 포함하는 제2 बैं크를 더 형성하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 20

제11 항에 있어서,

상기 제2 전극을 형성하기 전에, 상기 제1 유기 기능층 및 상기 제2 유기 기능층 상에 각각 분리되어 위치하는 보조 전극을 더 형성하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명의 실시예들은 유기 발광 표시 장치 및 유기 발광 표시 장치의 제조 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 유기 발광 표시 장치(organic light-emitting display apparatus)는 정공 주입 전극과 전자 주입 전극, 그리고 정공 주입 전극과 전자 주입 전극 사이에 형성되어 있는 유기 발광층을 포함하고, 정공 주입 전극에서 주입되는 정공과 전자 주입 전극에서 주입되는 전자가 유기 발광층에서 재결합하고 소멸하면서 빛을 내는 자발광형 표시 장치이다. 유기 발광 표시 장치는 낮은 소비 전력, 높은 휘도 및 높은 반응 속도 등의 고품위 특성을 나타내므로 차세대 표시 장치로 주목 받고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0003] 본 발명의 실시예들은 불량을 줄이고 제조 비용을 절감할 수 있는 유기 발광 표시 장치 및 그 제조 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0004] 본 발명의 실시예에 따르면, 기판; 상기 기판 상에 서로 이격되어 배치된 복수의 제1 전극; 상기 복수의 각 제1 전극의 상면 및 측면을 덮고, 발광층을 포함하는 복수의 유기 기능층; 상기 복수의 유기 기능층 사이에 위치하고, 상기 제1 전극과 직접 접촉하지 않는 제1 बैं크; 상기 복수의 유기 기능층 상에 위치하는 제2 전극;을 포함하는 유기 발광 표시 장치를 제공한다.

[0005] 상기 제1 बैं크는 불소 중합체를 포함할 수 있다.

[0006] 상기 제1 बैं크는 감광성 물질을 더 포함할 수 있다.

- [0007] 상기 유기 기능층은 정공 주입층, 정공 수송층, 전자 수송층, 및 전자 수입층 중 적어도 하나의 기능층을 더 포함할 수 있다.
- [0008] 상기 제2 전극은, 분리되지 않은 일체의 형상으로 상기 복수의 유기 기능층 상에 위치할 수 있다.
- [0009] 상기 복수의 유기 기능층과 상기 제2 전극 사이에 위치하는 보조 전극을 더 포함하고, 상기 보조 전극은 상기 각 유기 기능층 상에 분리될 수 있다.
- [0010] 상기 복수의 유기 기능층 중 적어도 2개 이상의 유기 기능층의 두께가 다를 수 있다.
- [0011] 상기 제1 बैं크 상에 위치하는 제2 बैं크를 더 포함할 수 있다.
- [0012] 상기 제1 बैं크는 불소 중합체를 포함하고, 상기 제2 बैं크는 감광성 물질을 포함할 수 있다.
- [0013] 상기 제2 बैं크는 상기 복수의 유기 기능층 사이에 위치하고, 상기 제1 전극과 직접 접촉하지 않을 수 있다.
- [0014] 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 기판 상에, 서로 이격되어 배치된 복수의 제1 전극을 형성함; 상기 복수의 제1 전극 상에, 제1 리프트오프층을 형성함; 상기 복수의 제1 전극의 제1 그룹이 형성된 영역에 상기 제1 리프트오프층이 제거되는 제1 부분, 및 상기 제1 리프트오프층이 잔존하는 제2 부분을 형성함; 상기 제1 그룹에 대응되는 제1 전극의 상면 및 측면을 덮고, 발광층을 포함하는 제1 유기 기능층을 형성함; 제1 용매로, 상기 제2 부분을 제거함; 제1 유기 기능층 상, 및 상기 제1 유기 기능층이 형성되지 않은 제1 전극 상에 제2 리프트오프층을 형성함; 상기 복수의 제1 전극의 제2 그룹이 형성된 영역에 상기 제2 리프트오프층이 제거되는 제3 부분, 및 상기 제2 리프트오프층이 잔존하는 제4 부분을 형성함; 상기 제2 그룹에 대응되는 제1 전극의 상면 및 측면을 덮고, 발광층을 포함하는 제2 유기 기능층을 형성함; 제2 용매로, 상기 제4 부분을 제거함; 상기 제1 유기 기능층 및 상기 제2 유기 기능층 사이에 제1 बैं크를 형성함; 및 상기 제1 유기 기능층, 상기 제2 유기 기능층 및 상기 제1 बैं크 상에 제2 전극을 형성함; 을 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법을 제공한다.
- [0015] 상기 제1 및 제2 리프트오프층을 불소 중합체를 포함하도록 형성할 수 있다.
- [0016] 상기 제1 및 제2 리프트오프층을 감광성 물질을 더 포함하도록 형성할 수 있다.
- [0017] 상기 제1 리프트오프층 상에 제1 포토레지스트를 더 형성하고, 상기 제2 리프트오프층 상에 제2 포토레지스트를 더 형성할 수 있다.
- [0018] 상기 제1 용매 및 제2 용매는 불소를 포함하도록 형성할 수 있다.
- [0019] 상기 제1 बैं크를 불소 중합체를 포함하도록 형성할 수 있다.
- [0020] 상기 제1 बैं크 형성 후, 상기 제1 बैं크에 열을 인가하는 공정을 더 포함할 수 있다.
- [0021] 상기 제1 बैं크를 감광성 물질을 더 포함하도록 형성할 수 있다.
- [0022] 상기 제1 बैं크 상에 감광성 물질을 포함하는 제2 बैं크를 더 형성할 수 있다.
- [0023] 상기 제2 전극을 형성하기 전에, 상기 제1 유기 기능층 및 상기 제2 유기 기능층 상에 각각 분리되어 위치하는 보조 전극을 더 형성할 수 있다.
- [0024] 전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점이 이하의 도면, 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다.

발명의 효과

- [0025] 상술한 본 발명의 일 실시예에 따르면, 미세 금속 마스크(fine metal mask: FMM)를 사용하지 않고 발광층을 형성하기 때문에, 제조 공정을 간단히 하고 패턴의 미스-얼라인 문제를 방지할 수 있다.
- [0026] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면 화소 정의막에 대응하는 बैं크를 애노드 전극의 패터닝 후에 형성하여 표시 장치의 개구율을 증가시킬 수 있다.
- [0027] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면 애노드 전극의 단부를 유기 기능층이 덮어 애노드 단부에 전계가 집중되는 현상을 완화시킬 수 있다.
- [0028] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면 유기 기능층의 단부를 बैं크로 덮어 유기 기능층이 열화되는 현상을 완화시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0029] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(1)를 개략적으로 도시한 단면도이다.
- 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 기판 위에 복수의 제1 전극이 형성된 단계를 개략적으로 도시한 단면도이다.
- 도 3a 내지 도 3f는 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제1 단위 공정을 개략적으로 도시한 단면도들이다.
- 도 4a 내지 도 4e는 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제2 단위 공정을 개략적으로 도시한 단면도들이다.
- 도 5a 내지 도 5e는 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제3 단위 공정을 개략적으로 도시한 단면도들이다.
- 도 6a 내지 도 6d는 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 बैं크 형성 공정을 개략적으로 도시한 단면도들이다.
- 도 7a 내지 도 7e는 비교예에 따른 유기 발광 표시 장치(2)의 공정과정을 개략적으로 도시한 단면도들이다.
- 도 8은 제1 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(1) 및 비교예에 따른 유기 발광 표시 장치(2)의 발광영역의 크기를 비교한 도면이다.
- 도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(3)를 개략적으로 도시한 단면도이다.
- 도 10은 본 발명의 제3 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(4)를 개략적으로 도시한 단면도이다.
- 도 11은 본 발명의 제4 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(4)를 개략적으로 도시한 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0030] 본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명의 효과 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
- [0031] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 하며, 도면을 참조하여 설명할 때 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
- [0032] 이하의 실시예에서, 제1, 제2 등의 용어는 한정적인 의미가 아니라 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하는 목적으로 사용되었다.
- [0033] 이하의 실시예에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
- [0034] 이하의 실시예에서, 포함하다 또는 가지다 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 또는 구성요소가 존재함을 의미하는 것이고, 하나 이상의 다른 특징들 또는 구성요소가 부가될 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다.
- [0035] 이하의 실시예에서, 막, 영역, 구성 요소 등의 부분이 다른 부분 위에 또는 상에 있다고 할 때, 다른 부분의 바로 위에 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 막, 영역, 구성 요소 등이 개재되어 있는 경우도 포함한다.
- [0036] 도면에서는 설명의 편의를 위하여 구성 요소들이 그 크기가 과장 또는 축소될 수 있다. 예컨대, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
- [0037] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(1)를 개략적으로 도시한 단면도이다.
- [0038] 도 1을 참조하면, 본 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(1)는 기판(100) 상에 제1 애노드(101), 제2 애노드(102), 제3 애노드(103)를 포함하는 복수의 애노드가 서로 이격되어 배치된다. 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103) 상에는 발광층을 포함하는 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)이 각각 위치하고, 각 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)은 각 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)의 상면 및 측면을 덮는다. 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153) 사이에는, 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 013)와 직접 접촉하지 않는 제1 बैं크

(125)가 위치한다. 제1 बैं크(125) 상에는 제2 बैं크(135)가 위치한다. 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)과 제2 बैं크(135) 상에는 공통전극으로서 제2 전극(180)이 위치한다.

- [0039] 도 2 내지 도 6d를 참조하여 본 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법 및 상기 제조 방법에 의해 제조된 유기 발광 표시 장치(1)를 보다 상세히 설명한다.
- [0040] 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(1)의 기판 위에 복수의 애노드가 형성된 단계를 개략적으로 도시한 단면도이고, 도 3a 내지 도 3f는 본 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제1 단위 공정을 개략적으로 도시한 단면도들이고, 도 4a 내지 도 4e는 본 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제2 단위 공정을 개략적으로 도시한 단면도들이고, 도 5a 내지 도 5e는 본 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제3 단위 공정을 개략적으로 도시한 단면도들이고, 도 6a 내지 6d는 본 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 बैं크 형성 공정을 개략적으로 도시한 단면도들이다.
- [0041] 도 2를 참조하면, 기판(100) 상에 제1 애노드(101), 제2 애노드(102) 및 제3 애노드(103)를 포함하는 복수의 애노드를 형성한다.
- [0042] 기판(100)은 다양한 재질을 이용하여 형성할 수 있다. 예를 들면, 기판(100)은 유리 또는 플라스틱을 이용하여 형성할 수 있다. 플라스틱은 폴리이미드 (polyimide), 폴리에틸렌나프탈레이트 (polyethylenenaphthalate), 폴리에틸렌테레프탈레이트 (polyethyleneterephthalate), 폴리아릴레이트 (Polyarylate), 폴리카보네이트 (polycarbonate), 폴리에테르이미드 (Polyetherlmiide), 또는 폴리에테르술폰 (Polyethersulfone) 등과 같이 내열성 및 내구성이 우수한 소재로 만들어 질 수 있다.
- [0043] 도 2에는 도시되어 있지 않으나, 기판(100)의 상부에 평활한 면을 형성하고 불순 원소가 침투하는 것을 차단하기 위한 버퍼층(미도시)을 더 형성할 수 있다. 버퍼층(미도시)은 실리콘질화물 및/또는 실리콘산화물 등으로 단층 또는 복수층으로 형성할 수 있다.
- [0044] 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)는 정공 주입 전극으로서, 일함수가 큰 재료로 형성될 수 있다. 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)는 인듐틴옥사이드 (indium tin oxide), 인듐징크옥사이드 (indium zinc oxide), 징크옥사이드 (zinc oxide), 인듐옥사이드 (indium oxide), 인듐갈륨옥사이드 (indium gallium oxide), 및 알루미늄징크옥사이드 (aluminum zinc oxide:)을 포함하는 그룹에서 선택된 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [0045] 도 2에는 도시되어 있지 않으나 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)는 기판(100)과 제1 내지 제3 애노드 사이 (101, 102, 103)에 위치하는 제1 내지 제3 박막트랜지스터(미도시)에 각각 전기적으로 접속되도록 형성될 수 있다.
- [0046] 도 3a를 참조하면, 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)가 형성된 기판(100) 상에 불소중합체(fluoropolymer)를 포함하는 제1 리프트오프층(121)을 형성한다.
- [0047] 상기 제1 리프트오프층(121)에 포함되는 불소중합체(fluoropolymer)는 20~60 wt%의 불소 함량을 포함하는 고분자 (polymer)로 형성할 수 있다. 예를 들어, 제1 리프트오프층(121)에 포함되는 불소중합체는 폴리테트라플루오로에틸렌 (polytetrafluoroethylene,), 폴리클로로트리플루오로에틸렌 (polychlorotrifluoroethylene,), 폴리디클로로디플루오로에틸렌 (polydichlorodifluoroethylene,), 클로로트리플루오로에틸렌 (chlorotrifluoroethylene)과 디클로로디플루오로에틸렌과의 공중합체, 테트라플루오로에틸렌 (tetrafluoroethylene)과 퍼플루오로알킬비닐에테르 (perfluoroalkylvinylether)와의 공중합체, 클로로트리플루오로에틸렌 (chlorotrifluoroethylene)과 퍼플루오로알킬비닐에테르 (perfluoroalkylvinylether)와의 공중합체, 테트라플루오로에틸렌 (tetrafluoroethylene)과 퍼플루오로알킬비닐에테르(perfluoroalkylvinylether)와의 공중합체, 또는 클로로트리플루오로에틸렌 (chlorotrifluoroethylene)과 퍼플루오로알킬비닐에테르 (perfluoroalkylvinylether)와의 공중합체 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0048] 제1 리프트오프층(121)은 기판(100) 상에 도포법, 인쇄법, 증착법 등의 방법으로 형성할 수 있다. 도포법과 인쇄법으로 제1 리프트오프층(121)을 형성할 경우, 필요에 따라 경화, 중합 처리를 한 후 포토레지스트를 형성하는 공정을 진행할 수 있다.
- [0049] 제1 리프트오프층(121)의 두께는 0.2 μ m 이상 5 μ m 이하로 형성할 수 있다. 제1 리프트오프층(121)의 두께가 너무 두꺼우면 패터닝을 위하여 제1 리프트오프층(121)을 녹이는 시간이 증가하여 제조 공정 시간이 길어질 수 있다. 제1 리프트오프층(121)의 두께가 너무 얇으면 리프트 오프 하기가 어렵다.
- [0050] 제1 리프트오프층(121)은 흡습제를 더 포함할 수 있다. 흡습제는 다양한 재료를 포함할 수 있다. 흡습제는 산화

칼슘, 산화바륨, 산화알루미늄, 산화마그네슘 등과 같이 금속과 금속이 산소로 연결된 화합물로서 물과 반응하여 금속 하이드록사이드를 형성하는 물질을 포함할 수 있다. 또한, 흡습제는 금속 할로겐화물, 금속의 무기산염, 유기산염, 다공성 무기화합물, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 포함할 수 있다. 흡습제는 아크릴계, 메타크릴계, 폴리이소프렌, 비닐계, 에폭시계, 우레탄계, 셀룰로오스계 유기재료를 포함할 수 있다. 흡습제는 티타니아, 실리콘 산화물, 지르코니아, 알루미늄산화물 무기재료를 포함할 수 있다. 흡습제는 에폭시실란, 비닐실란, 아민실란, 메타크릴레이트 실란으로 제조된 실란트를 포함할 수 있다. 흡습제는 제 1 단위 공정 중 발생하는 수분을 포획하여 제 1 단위 공정에서 형성된 제 1 유기 기능층(151)의 열화를 방지할 수 있다.

[0051] 도 3b를 참조하면, 제 1 리프트오프층(121) 상에 제 1 포토레지스트(131)를 형성한다. 제 1 포토레지스트(131)는 제 1 포토마스크(미도시)를 이용하여 노광 및 현상할 수 있다. 제 1 포토레지스트(131)는 포지티브 형 또는 네가티브 형 어느 것도 가능하다. 본 실시예에서는 포지티브 형을 예로 설명한다.

[0052] 도 3c를 참조하면, 제 1 포토레지스트(131)가 패터닝된 형상을 도시하고 있다. 노광 및 현상된 제 1 포토레지스트(131)는 제 1 애노드(101)에 대응하는 위치인 제 1 부분 (131-1)에서 제거되고, 제 1 부분(131-1)의 나머지 영역인 제 2 부분(131-2)에서 잔존한다.

[0053] 도 3d를 참조하면, 도 3c의 제 1 포토레지스트(131) 패턴을 식각 마스크로 하여 제 1 리프트오프층(121)을 에칭한다.

[0054] 제 1 리프트오프층(121)이 불소중합체를 포함하고 있기 때문에, 식각액은 불소중합체를 식각 할 수 있는 용매를 사용한다.

[0055] 식각액은 불소를 포함하는 제 1 용매(미도시)를 사용할 수 있다. 제 1 용매는 히드로플루오로에테르(hydrofluoroether)를 포함할 수 있다. 히드로플루오로에테르는 다른 소재와의 상호작용이 낮아 전자화학적으로 안정적인 재료이고, 지구 온난화 계수와 독성이 낮아서 환경적으로 안정적인 재료이다.

[0056] 식각 공정에 의해, 제 1 부분(131-1)에 대응하는 위치, 즉 제 1 애노드(101) 상부에 형성된 제 1 리프트오프층(121)이 식각된다. 제 1 리프트오프층(121)은 제 1 포토레지스트(131)의 제 1 부분(131-1)의 경계면 아래에서 제 1 언더컷 프로파일(UC1)을 형성하여 제 1 애노드(101)의 측면과 소정 간격(d1) 이격되도록 식각된다. 제 1 언더컷 프로파일(UC1)은, 후술할 증착 공정에서 제 1 유기 기능층(151)의 정교한 증착 패턴을 형성하게 하고, 제 1 유기 기능층(151)이 제 1 애노드(101)의 단부를 커버 할 수 있도록 한다.

[0057] 도 3e를 참조하면, 도 3d의 구조물 상에 제 1 유기 기능층(151)을 형성한다.

[0058] 제 1 유기 기능층(151)은 제 1 유기 발광층을 포함한다. 또한, 제 1 유기 기능층(151)은 정공 주입층(hole injection layer), 정공 수송층(hole transport layer), 전자 수송층(electron transport layer), 및 전자 주입층(electron injection layer) 중 적어도 하나의 기능층을 더 포함할 수 있다.

[0059] 제 1 유기 기능층(151)은 진공 증착 방법으로 형성될 수 있다. 증착 공정에서, 제 1 리프트오프층(121)과 제 1 포토레지스트(131)가 증착 마스크 기능을 한다. 제 1 유기 발광층(151)의 일부는 제 1 애노드(101)의 상면 및 측면을 덮도록 형성된다. 그리고, 제 1 유기 발광층(151)의 다른 일부는 제 1 부분(131-1)을 제외한 제 1 포토레지스트(131)의 나머지 영역인 제 2 부분(131-2) 위에 형성된다.

[0060] 도 3f를 참조하면, 도 3e의 구조물에 대하여 리프트오프 공정을 수행한다.

[0061] 제 1 리프트오프층(121)은 불소중합체를 포함하고 있기 때문에, 리프트오프 공정에 불소를 포함하는 제 2 용매를 사용한다. 한편, 제 1 유기 발광층(151)을 형성한 다음에 리프트오프 공정을 실시하기 때문에, 제 2 용매는 제 1 유기 발광층(151)과의 반응성이 낮은 재료를 사용하는 것이 바람직하다. 제 2 용매는 제 1 용매와 같이 히드로플루오로에테르(hydrofluoroether)를 포함할 수 있다.

[0062] 제 1 포토레지스트(131)의 제 2부분(131-2) 하부에 형성된 제 1 리프트오프층(121)을 리프트오프 시킴으로써, 제 1 포토레지스트(131)의 제 2 부분(131-2) 위에 형성된 제 1 유기 발광층(151)이 제거되고, 제 1 애노드(101) 상면 및 측면에 형성된 제 1 유기 발광층(151)이 패턴으로 남는다.

[0063] 본 실시예에 따르면, 제 1 유기 발광층(151) 패턴을 형성하는 공정은, 개구가 형성된 금속 마스크(미도시)를 이용하여 증착하는 것이 아니라, 제 1 리프트오프 공정으로 형성하기 때문에 기판(100)과 금속 마스크(미도시)와의 미스-얼라인 문제 등을 방지할 수 있다.

- [0064] 상술한 제1 단위 공정을 실시한 후, 제2 애노드(102)가 위치하는 영역에, 제1 유기 발광층(151)과 다른 색의 광을 방출하는 제2 유기 발광층(152, 도 4e 참조)을 형성하는 제2 단위 공정을 실시한다. 이하, 도 4a 내지 도 4e를 참조하여 제2 단위 공정을 설명한다.
- [0065] 도 4a를 참조하면, 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103) 및 제1 유기 기능층(151)이 형성된 기판(100) 상에 불소중합체(fluoropolymer)를 포함하는 제2 리프트오프층(122)을 형성한다. 제2 리프트오프층(122)은 도포법, 인쇄법, 증착법 등의 방법으로 형성할 수 있다. 제2 리프트오프층(122)은 전술한 제1 리프트오프층(121)과 동일한 재료로 형성할 수 있다.
- [0066] 제2 리프트오프층(122) 상에 제2 포토레지스트(132)를 형성한다. 제2 포토레지스트(132)는 제2 포토마스크(미도시)를 이용하여 노광 및 현상할 수 있다. 제2 포토레지스트(132)는 포지티브 형 또는 네가티브 형 어느 것도 가능하다. 본 실시예에서는 포지티브 형을 예로 설명한다.
- [0067] 도 4b를 참조하면, 제2 포토레지스트(132)가 패터닝된 형상을 도시하고 있다. 노광 및 현상된 제2 포토레지스트(132)는 제2 애노드(102)에 대응하는 위치인 제1 부분(132-1)에서 제거되고, 제1 부분(132-1)의 나머지 영역인 제2 부분(132-2)에서 잔존한다.
- [0068] 도 4c를 참조하면, 도 4b의 제2 포토레지스트(132) 패턴을 식각 마스크로 하여 제2 리프트오프층(122)을 에칭한다.
- [0069] 제2 리프트오프층(122)이 불소중합체를 포함하고 있기 때문에, 식각액은 불소중합체를 식각 할 수 있는 용매를 사용한다.
- [0070] 식각액은 불소를 포함하는 제1 용매(미도시)를 사용할 수 있다. 제1 용매는 전술한 제1 단위공정과 동일하게 히드로플루오로에테르(hydrofluoroether)를 포함할 수 있다. 히드로플루오로에테르는 다른 소재와의 상호작용이 낮아 전자화학적 안정적이고, 지구 온난화 계수와 독성이 낮아서 환경적으로 안정적인 재료이다. 물론 제1 용매는 전술한 제1 단위 공정과 다른 재료를 사용할 수 있다.
- [0071] 식각 공정에 의해, 제1 부분(132-1)에 대응하는 위치, 즉 제2 애노드(102) 상부에 형성된 제2 리프트오프층(122)이 식각된다. 제2 리프트오프층(122)은 제2 포토레지스트(132)의 제1 부분(132-1)의 경계면 아래에서 제2 언더컷 프로파일(UC2)을 형성하여 제2 애노드(102)의 측면과 소정 간격(d2) 이격되도록 식각된다. 제2 언더컷 프로파일(UC2)은, 후술할 증착 공정에서 제2 유기 기능층(152)의 정교한 증착 패턴을 가능하게 한다.
- [0072] 도 4d를 참조하면, 도 4c의 구조물 상에 제2 유기 기능층(152)을 형성한다.
- [0073] 제2 유기 기능층(152)은 제2 유기 발광층을 포함한다. 또한, 제2 유기 기능층(152)은 정공 주입층(hole injection layer), 정공 수송층(hole transport layer), 전자 수송층(electron transport layer), 및 전자 주입층(electron injection layer) 중 적어도 하나의 기능층을 더 포함할 수 있다.
- [0074] 제2 유기 기능층(152)은 진공 증착 방법으로 형성될 수 있다. 증착 공정에서, 제2 리프트오프층(122)과 제2 포토레지스트(132)가 증착 마스크 기능을 한다. 제2 유기 발광층(152)의 일부는 제2 애노드(102)의 상면 및 측면을 덮도록 형성된다. 그리고, 제2 유기 발광층(152)의 다른 일부는 제1 부분(132-1)을 제외한 제2 포토레지스트(132)의 나머지 영역인 제2 부분(132-2) 위에 형성된다.
- [0075] 도 4e를 참조하면, 도 4d의 구조물에 대하여 리프트오프 공정을 수행한다.
- [0076] 제2 리프트오프층(122)은 불소중합체를 포함하고 있기 때문에, 리프트오프 공정에 불소를 포함하는 제2 용매를 사용한다. 한편, 제2 유기 발광층(152)을 형성한 다음에 리프트오프 공정을 실시하기 때문에, 제2 용매는 제2 유기 발광층(152)과의 반응성이 낮은 재료를 사용하는 것이 바람직하다. 제2 용매는 제1 용매와 같이 히드로플루오로에테르(hydrofluoroether)를 포함할 수 있다.
- [0077] 제2 포토레지스트(132)의 제2부분(132-2) 하부에 형성된 제2 리프트오프층(122)을 리프트오프 시킴으로써, 제2 포토레지스트(132)의 제2 부분(132-2) 위에 형성된 제2 유기 발광층(152)이 제거되고, 제2 애노드(102) 상면 및 측면에 형성된 제2 유기 발광층(152)이 패턴으로 남는다.
- [0078] 상술한 제2 단위 공정을 실시한 후, 제3 애노드(103)가 위치하는 영역에, 제1 유기 발광층(151) 및 제2 유기 발광층(152)과 다른 색의 광을 방출하는 제3 유기 발광층(153, 도 5e 참조)을 형성하는 제3 단위 공정을 실시한다. 이하, 도 5a 내지 도 5e를 참조하여 제3 단위 공정을 설명한다.

- [0079] 도 5a를 참조하면, 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103) 및 제1 및 제2 유기 기능층(151, 152)이 형성된 기판(100) 상에 불소중합체(fluoropolymer)를 포함하는 제3 리프트오프층(123)을 형성한다. 제3 리프트오프층(123)은 도포법, 인쇄법, 증착법 등의 방법으로 형성할 수 있다. 제3 리프트오프층(123)은 전술한 제1 및/또는 제2 리프트오프층(121, 122)과 동일한 재료로 형성할 수 있다.
- [0080] 제3 리프트오프층(123) 상에 제3 포토레지스트(133)를 형성한다. 제3 포토레지스트(133)는 제3 포토마스크(미도시)를 이용하여 노광 및 현상할 수 있다. 제3 포토레지스트(133)는 포지티브 형 또는 네가티브 형 어느 것도 가능하다. 본 실시예에서는 포지티브 형을 예로 설명한다.
- [0081] 도 5b를 참조하면, 제3 포토레지스트(133)가 패터닝된 형상을 도시하고 있다. 노광 및 현상된 제3 포토레지스트(133)는 제3 애노드(103)에 대응하는 위치인 제1 부분(133-1)에서 제거되고, 제1 부분(133-1)의 나머지 영역인 제2 부분(133-2)에서 잔존한다.
- [0082] 도 5c를 참조하면, 도 5b의 제3 포토레지스트(133) 패턴을 식각 마스크로 하여 제3 리프트오프층(123)을 에칭한다.
- [0083] 제3 리프트오프층(123)이 불소중합체를 포함하고 있기 때문에, 식각액은 불소중합체를 식각 할 수 있는 용매를 사용한다.
- [0084] 식각액은 불소를 포함하는 제1 용매(미도시)를 사용할 수 있다. 제1 용매는 전술한 제1 및 제2 단위공정과 동일하게 히드로플루오로에테르(hydrofluoroether)를 포함할 수 있다. 히드로플루오로에테르는 다른 소재와의 상호작용이 낮아 전자화학적으로 안정적인 재료이고, 지구 온난화 계수와 독성이 낮아서 환경적으로 안정적인 재료이다. 물론 제1 용매는 전술한 제1 및 제2 단위공정과 다른 재료를 사용할 수 있다.
- [0085] 식각 공정에 의해, 제1 부분(133-1)에 대응하는 위치, 즉 제3 애노드(103) 상부에 형성된 제3 리프트오프층(123)이 식각된다. 제3 리프트오프층(123)은 제3 포토레지스트(133)의 제1 부분(133-1)의 경계면 아래에서 제3 언더컷 프로파일(UC3)을 형성하여 제3 애노드(103)의 측면과 소정 간격(d3) 이격되도록 식각된다. 제3 언더컷 프로파일(UC3)은, 후술할 증착 공정에서 제3 유기 기능층(152)의 정교한 증착 패턴을 가능하게 한다.
- [0086] 도 5d를 참조하면, 도 5c의 구조물 상에 제3 유기 기능층(153)을 형성한다.
- [0087] 제3 유기 기능층(153)은 제3 유기 발광층을 포함한다. 또한, 제3 유기 기능층(153)은 정공 주입층(hole injection layer), 정공 수송층(hole transport layer), 전자 수송층(electron transport layer), 및 전자 주입층(electron injection layer) 중 적어도 하나의 기능층을 더 포함할 수 있다.
- [0088] 제3 유기 기능층(153)은 진공 증착 방법으로 형성될 수 있다. 증착 공정에서, 제3 리프트오프층(123)과 제3 포토레지스트(133)가 증착 마스크 기능을 한다. 제3 유기 발광층(153)의 일부는 제3 애노드(103)의 상면 및 측면을 덮도록 형성된다. 그리고, 제3 유기 발광층(153)의 다른 일부는 제1 부분(133-1)을 제외한 제3 포토레지스트(133)의 나머지 영역인 제2 부분(133-2) 위에 형성된다.
- [0089] 도 5e를 참조하면, 도 5d의 구조물에 대하여 리프트오프 공정을 수행한다.
- [0090] 제3 리프트오프층(123)은 불소중합체를 포함하고 있기 때문에, 리프트오프 공정에 불소를 포함하는 제2 용매를 사용한다. 한편, 제3 유기 발광층(153)을 형성한 다음에 리프트오프 공정을 실시하기 때문에, 제2 용매는 제3 유기 발광층(153)과의 반응성이 낮은 재료를 사용하는 것이 바람직하다. 제2 용매는 제1 용매와 같이 히드로플루오로에테르(hydrofluoroether)를 포함할 수 있다.
- [0091] 제3 포토레지스트(133)의 제2부분(133-2) 하부에 형성된 제3 리프트오프층(123)을 리프트오프 시킴으로써, 제3 포토레지스트(133)의 제2 부분(133-2) 위에 형성된 제3 유기 발광층(153)이 제거되고, 제3 애노드(103) 상면 및 측면에 형성된 제3 유기 발광층(153)이 패턴으로 남는다.
- [0092] 상기 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)은 서로 다른 색의 빛을 방출할 수 있다. 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)에서 방출되는 빛은 혼합하면 백색광을 형성할 수 있다. 예를 들어, 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)은 적색, 녹색 및 청색의 빛을 방출할 수 있다. 예를 들어, 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)은 유기 발광 표시 장치(1)의 단위 화소를 구성하는 부화소의 구성일 수 있다.
- [0093] 또한 도 1에 도시된 유기 발광 표시 장치(1)는 하나의 단위 화소를 나타내는 것일 수 있다. 또한, 본 실시예는 도 1에 도시된 단위 화소를 복수개 구비하는 유기 발광 표시 장치에도 적용될 수 있다. 즉, 제1 단위공정으로 제1 색을 방출하는 제1 유기 기능층(151)은 복수개가 동시에 형성될 수 있다. 제2 단위공정으로 제2 색을 방출

하는 제2 유기 기능층(152)은 복수개가 동시에 형성될 수 있다. 제3 단위 공정으로 제3 색을 방출하는 제3 유기 기능층(153)은 복수개가 동시에 형성될 수 있다. 제1 내지 제3 단위 공정을 통하여, 풀 컬러를 구현할 수 있다.

- [0094] 상술한 제1 내지 제3 단위 공정으로 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)을 형성한 후, 화소 정의막 기능을 하는 बैं크를 형성한다. 이하 도 6a 내지 6d를 참조하여 본 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(1)의 बैं크 형성 공정을 설명한다.
- [0095] 도 6a를 참조하면, 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)의 각 상면 및 측면을 덮는 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)이 형성된 기판(100) 상에 불소중합체(fluoropolymer)를 포함하는 제4 리프트오프층(124)을 형성한다. 제4 리프트오프층(124)은 도포법, 인쇄법, 증착법 등의 방법으로 형성할 수 있다. 제4 리프트오프층(124)은 전술한 제1 내지 제3 리프트오프층(121, 122, 123)과 동일한 재료로 형성할 수 있다.
- [0096] 제4 리프트오프층(124) 상에 제4 포토레지스트(134)를 형성한다. 제4 포토레지스트(134)는 제4 포토마스크(미도시)를 이용하여 노광 및 현상할 수 있다. 제4 포토레지스트(134)는 포지티브 형 또는 네가티브 형 어느 것도 가능하다. 본 실시예에서는 포지티브 형을 예로 설명한다.
- [0097] 도 6b를 참조하면, 제4 포토레지스트(134)가 패터닝된 형상을 도시하고 있다. 노광 및 현상된 제4 포토레지스트(134)는 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)에 각각 대응하는 위치인 제1 부분 (134-1)에서 동시에 제거되고, 제1 부분(134-1)의 나머지 영역인 제2 부분(134-2)에서 잔존한다.
- [0098] 도 6c를 참조하면, 도 6b의 제4 포토레지스트(134) 패턴을 식각 마스크로 하여 제4 리프트오프층(124)을 에칭한다.
- [0099] 제4 리프트오프층(124)이 불소중합체를 포함하고 있기 때문에, 식각액은 불소중합체를 식각 할 수 있는 용매를 사용한다.
- [0100] 식각액은 불소를 포함하는 제1 용매(미도시)를 사용할 수 있다. 제1 용매는 전술한 제1 내지 제3 단위공정과 동일하게 히드로플루오로에테르(hydrofluoroether)를 포함할 수 있다. 물론 제1 용매는 전술한 제1 내지 제3 단위공정과 다른 재료를 사용할 수 있다.
- [0101] 식각 공정에 의해, 제1 부분(134-1)에 대응하는 위치, 즉 제1 내지 3 유기 기능층(151, 152, 153) 상부에 형성된 제4 리프트오프층(124)이 식각된다. 제4 리프트오프층(124)은 제4 포토레지스트(134)의 제1 부분(134-1)의 경계면 아래에서 제4 언더컷 프로파일(UC4)을 형성하고, 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)의 측면과 이격되지 않도록 식각된다.
- [0102] 도 6d를 참조하면, 도 6c 공정 결과 패터닝된 제4 리프트오프층(124) 및 제4 포토레지스트(134)에 열을 가하는 공정을 진행한다.
- [0103] 불소 성분을 포함하는 제4 리프트오프층(124)의 구조를 재구성하기 위해 약 70℃ 이상의 열을 인가하면 제4 리프트오프층(124)이 녹아 내리면서 1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)의 각 측면을 덮도록 형태가 변형된다. 형태가 변형된 제4 리프트오프층(124)은 제1 बैं크(125)를 형성하고, 형태가 변형된 제4 포토레지스트(134)는 제2 बैं크(135)를 형성한다.
- [0104] 다시 도 1을 참조하면, 도 6d의 구조물 상에 캐소드를 형성한다. 캐소드(180)는 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153) 및 제2 बैं크(135)의 상부에 공통 전극으로서 일체의 형상으로 형성할 수 있다.
- [0105] 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)는 단부가 뾰족한 형태이기 때문에 캐소드(180) 형성 후 전류를 인가할 시, 상기 단부에 전계가 집중되어 구동 중 전기적 단락이 발생할 수 있다. 그러나 본 실시예에서는 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)의 단부를 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)이 덮고, 제1 बैं크(125)가 다시 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103) 단부를 덮어, 단부에 전계가 집중되는 현상을 완화한다.
- [0106] 또한, 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)의 단부를 각각 제1 बैं크(125) 및 제2 बैं크(135)로 덮어 보호함으로써 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)이 열화되는 현상을 완하시킬 수 있다.
- [0107] 한편, 본 실시예는 화소 정의막에 해당하는 제1 및 제2 बैं크(125, 135)가 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153) 형성 후에 형성되기 때문에 표시 장치의 개구율을 증가시킬 수 있다.
- [0108] 도 7a 내지 도 7e는 비교예에 따른 유기 발광 표시 장치(2)의 공정과정을 개략적으로 도시한 단면도들이다.
- [0109] 도 7a를 참조하면, 기판(100) 상에 분리되어 형성된 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)의 단부를 덮는 화소

정의막(110)을 형성한다. 비교예에서 화소 정의막(110)은 전술한 실시예의 제1 및 제2 बैं크(125, 135)의 역할을 한다. 즉, 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)의 단부를 덮어, 상기 단부에 전계가 집중되는 것을 방지할 수 있다.

- [0110] 도 7b를 참조하면, 도 7a의 구조물 상에 제1 리프트오프층(121)과 제1 포토레지스트(131)를 순차로 형성한다. 제1 애노드(101)에 대응하는 영역의 제1 리프트오프층(121)과 제1 포토레지스트(131)를 제거한다.
- [0111] 도 7c를 참조하면, 도 7b의 구조물 상에 제1 유기 기능층(151)을 형성하고, 도 7d를 참조하면, 리프트오프 공정을 수행하여 제1 애노드(101) 상에 제1 유기 기능층(151)을 잔존시키는 제1 단위 공정을 완료한다. 비교예의 제2 내지 제3 단위 공정에 대한 설명은 생략되었으나, 제2 애노드(102) 상에 제2 유기 기능층을 잔존시키는 제2 단위 공정 및 제3 애노드(103) 상에 제3 유기 기능층을 잔존시키는 제3 단위 공정을 실시한다.
- [0112] 도 7e는 제1 내지 제3 단위 공정을 완료한 비교예에 따른 유기 발광 표시 장치(2)의 단면을 개략적으로 도시한 도면이다.
- [0113] 도 7e를 참조하면, 비교예에 따른 유기 발광 표시 장치(2)는 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)의 단부를 화소 정의막(110)이 덮고, 화소 정의막(110) 상에 공통 전극인 캐소드(180)이 위치한다.
- [0114] 도 8을 참조하면, 비교예에 따른 유기 발광 표시 장치(2)는 제1 애노드(101)의 단부를 화소 정의막(110)이 덮고, 다음에 제1 유기 기능층(151)이 형성되기 때문에, 발광 영역(EA2)은 제1 애노드(101)와 화소 정의막(110)이 덮지 않은 영역으로 정의된다.
- [0115] 그러나 본 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(1)는 제1 애노드(101)의 단부를 제1 유기 기능층(151)이 덮고, 제1 बैं크(125)가 제1 애노드(101)의 단부를 덮지 않기 때문에, 비교예의 발광 영역(EA2)에 비하여 발광 영역(EA1)이 증가한다. 즉, 본 실시예에 따르면, 표시 장치의 개구율을 증가시킬 수 있다.
- [0116] 도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(3)를 개략적으로 도시한 단면도이다.
- [0117] 도 9의 유기 발광 표시 장치(3)는 전술한 유기 발광 표시 장치(1)의 구성에 제1 내지 제3 보조 캐소드(181, 182, 183)를 추가한 것이다.
- [0118] 제1 내지 제3 보조 캐소드(181, 182, 183)는 제1 내지 제3 유기 기능층(151, 152, 153)과 캐소드(180) 사이에 위치하고, 제1 보조 캐소드(181)는 도 3e의 제1 유기 기능층(151) 상에, 제2 보조 캐소드(182)는 도 4d의 제2 유기 기능층(152) 상에, 제3 보조 캐소드(183)는 도 5d의 제3 유기 기능층(153) 상에 각각 형성 할 수 있다.
- [0119] 보조 캐소드(181, 182, 183)는 캐소드(180)보다 저항이 작은 재료로 구성하여, 보조 캐소드(181, 182, 183)와 캐소드(180)를 포함하는 전체 저항을 줄여 전체 캐소드 저항에 의한 전압 강하를 줄일 수 있다.
- [0120] 본 실시예에서 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)는 정공 주입 전극으로, 제1 내지 제3 보조 캐소드(181, 182, 183) 및 캐소드(180)는 전자 주입 전극으로 기술하였지만, 이는 예시이며, 제1 내지 제3 애노드(101, 102, 103)가 위치하는 영역에 전자 주입 전극을 형성하고, 제1 내지 제3 보조 캐소드(181, 182, 183) 및 캐소드(180)가 위치하는 영역에 정공 주입 전극을 형성할 수 있다.
- [0121] 도 10은 본 발명의 제3 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(4)를 개략적으로 도시한 단면도이다.
- [0122] 도 10의 유기 발광 표시 장치(4)는 전술한 유기 발광 표시 장치(1)의 구성과 비교할 때 제1 유기 기능층의 두께(h1), 제2 유기 기능층의 두께(h2), 제3 유기 기능층의 두께(h3)를 다르게 형성하였다. 즉, 각 유기 기능층(151, 152, 153)의 발광층에서 사출되는 각 파장의 광학 길이를 변화시키는 광 공진 구조가 채용된 것이다. 광 공진 구조가 채용되어 유기 발광 표시 장치(4)의 광효율을 더욱 높일 수 있다.
- [0123] 도 11은 본 발명의 제4 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(5)를 개략적으로 도시한 단면도이다.
- [0124] 도 11의 유기 발광 표시 장치(5)는 전술한 유기 발광 표시 장치(1)의 구성과 비교할 때 제2 बैं크(135, 도 1)이 생략되었다. 즉, 본 실시예의 표시 장치(5)는 제1 बैं크(125)만으로 화소 정의막 기능을 담당 한다. 이를 위해, 제1 बैं크(125)는 불소 중합체 외에 감광성 물질을 더 포함하는 것이 바람직하다. 제2 बैं크(135) 형성 없이 공정을 진행하므로 공정을 단순화시킬 수 있다.
- [0125] 한편, 전술한 도면들에는 도시되지 않았으나, 전술한 유기 발광 표시 장치들은 유기 발광층을 봉지하는 봉지부재를 더 포함할 수 있다. 봉지 부재는 유리 기판, 금속 호일, 무기층과 유기층이 혼합된 박막 봉지층 등으로 형성될 수 있다.

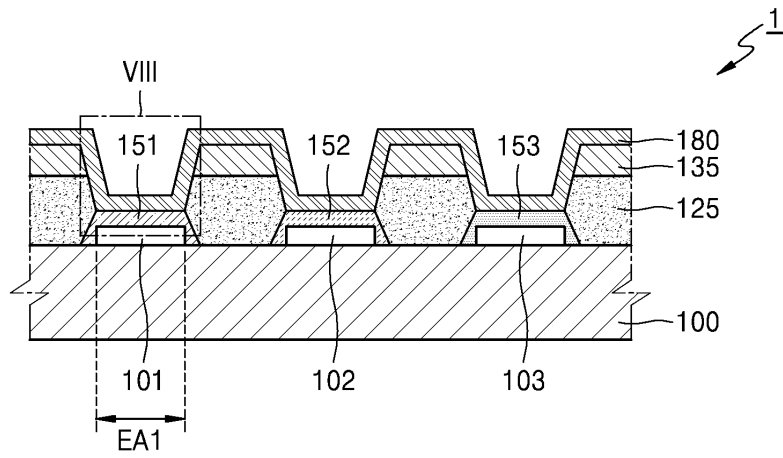
[0126] 본 발명은 도면에 도시된 실시 예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.

부호의 설명

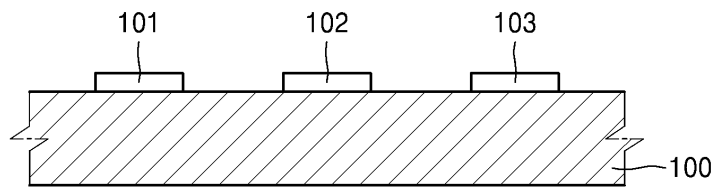
[0127] 1: 유기 발광 표시 장치
 100: 기판
 101: 제1 애노드
 102: 제2 애노드
 103: 제3 애노드
 110: 화소 정의막
 121: 제1 리프트오프층
 122: 제2 리프트오프층
 123: 제3 리프트오프층
 124: 제4 리프트오프층
 125: 제1 뱅크
 131: 제1 포토레지스트
 132: 제2 포토레지스트
 133: 제3 포토레지스트
 134: 제4 포토레지스트
 135: 제2 뱅크
 151: 제1 유기 기능층
 152: 제2 유기 기능층
 153: 제3 유기 기능층
 180: 캐소드
 181: 제1 보조 캐소드
 182: 제2 보조 캐소드
 183: 제3 보조 캐소드

도면

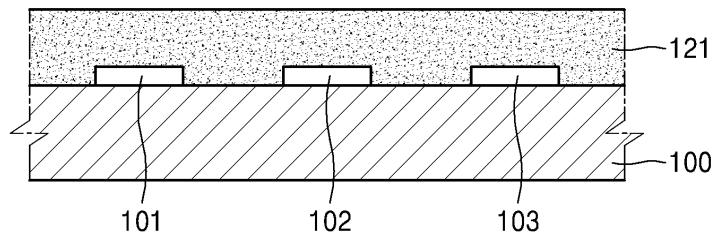
도면1



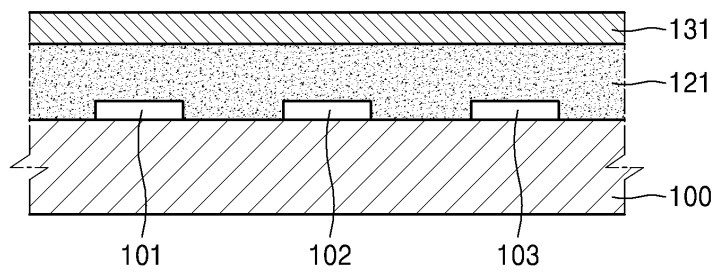
도면2



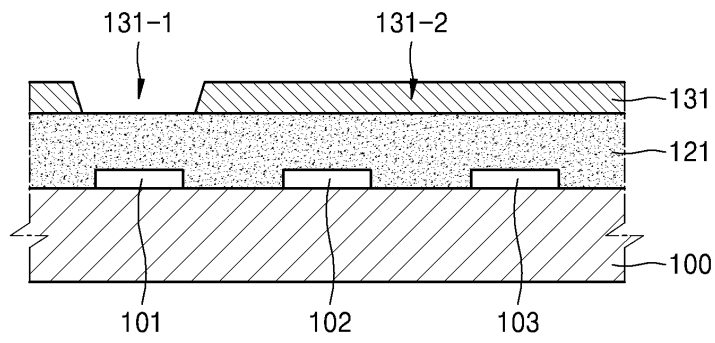
도면3a



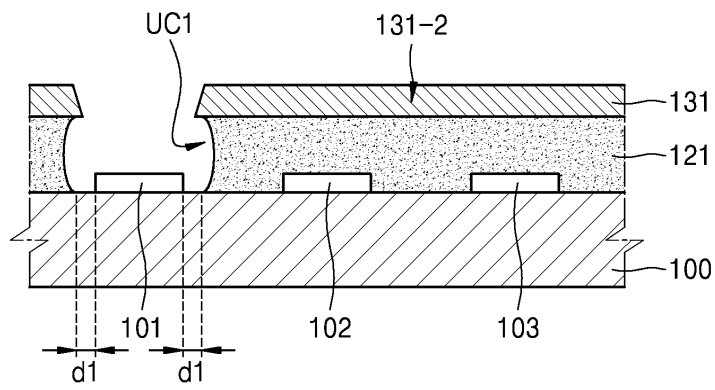
도면3b



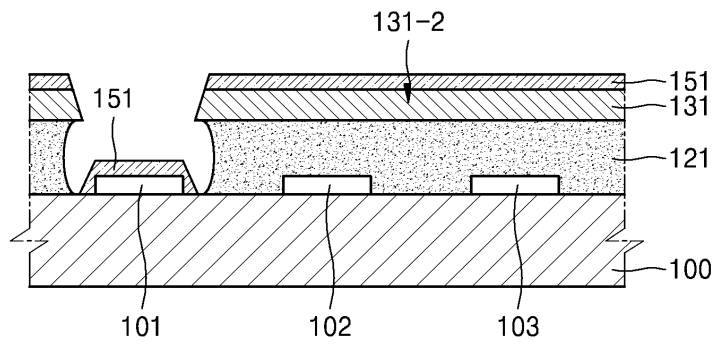
도면3c



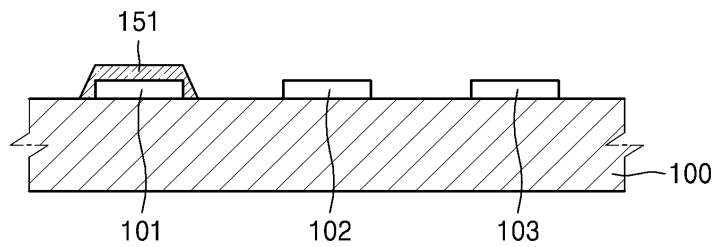
도면3d



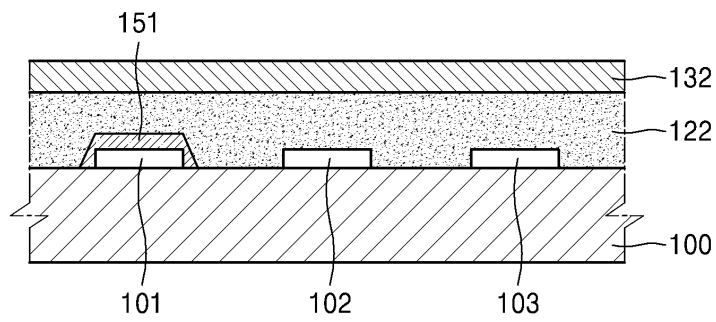
도면3e



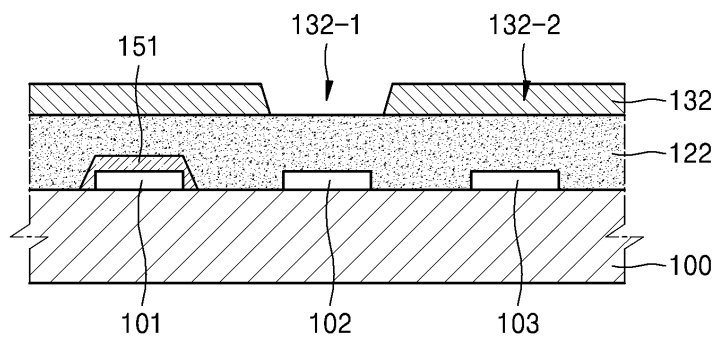
도면3f



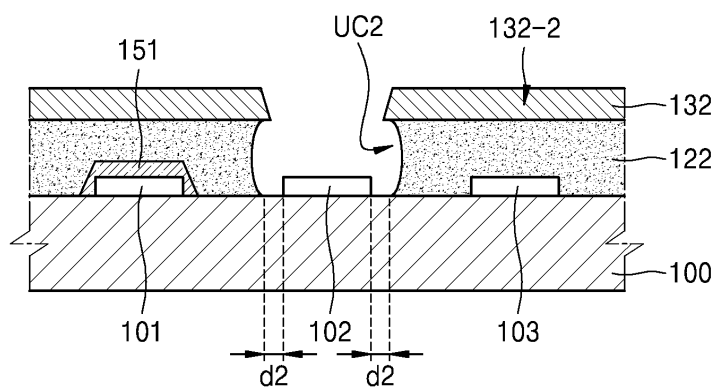
도면4a



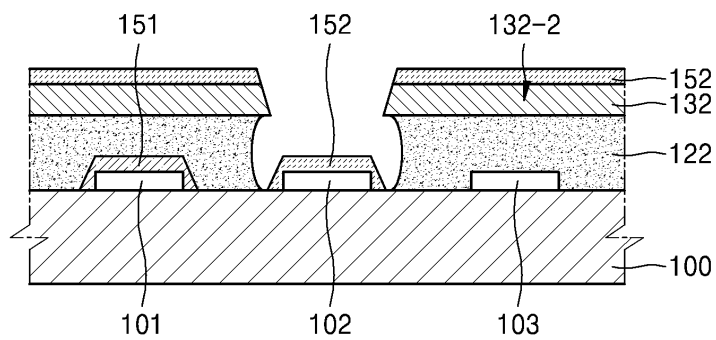
도면4b



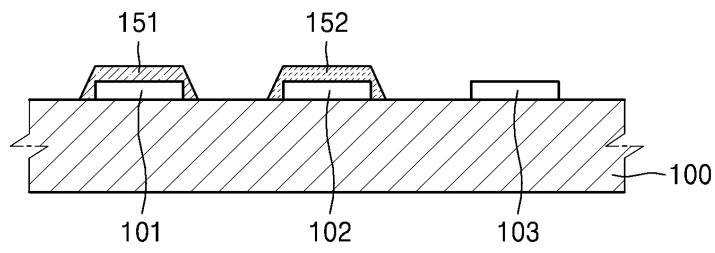
도면4c



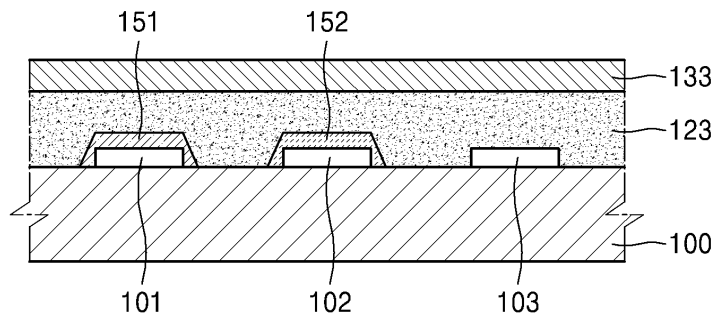
도면4d



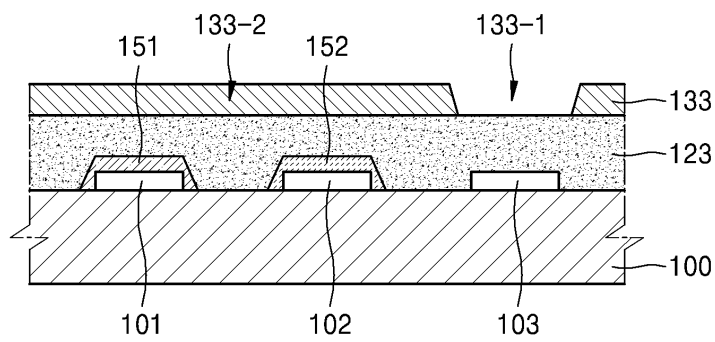
도면4e



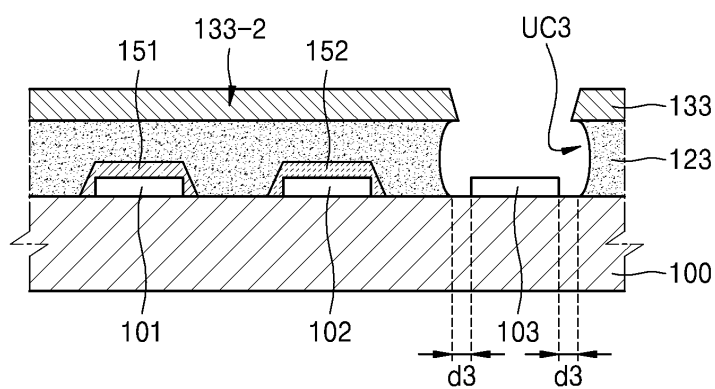
도면5a



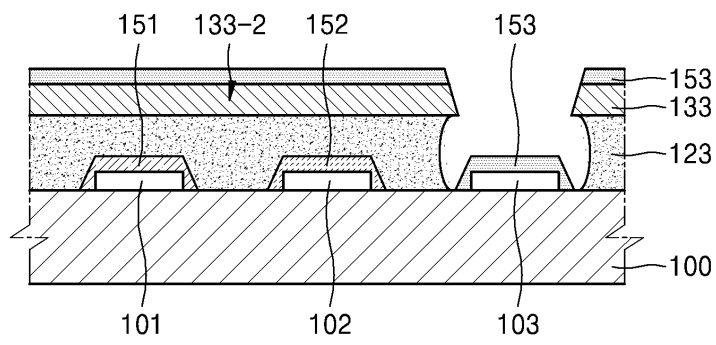
도면5b



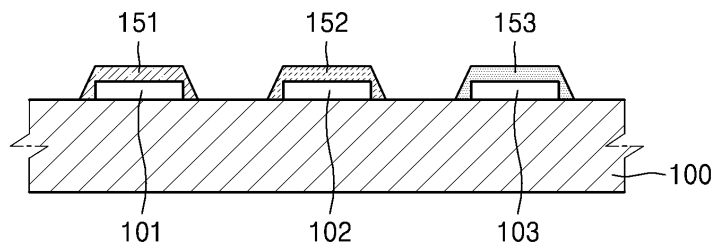
도면5c



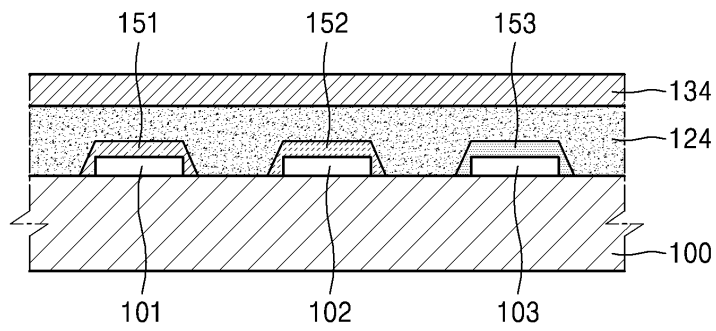
도면5d



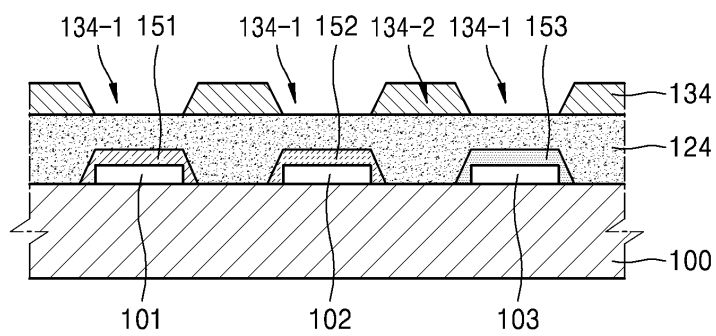
도면5e



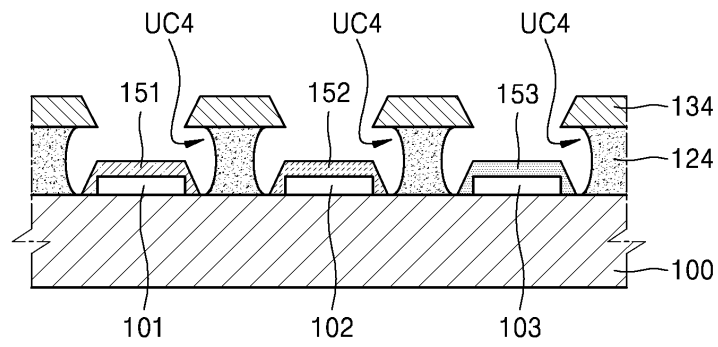
도면6a



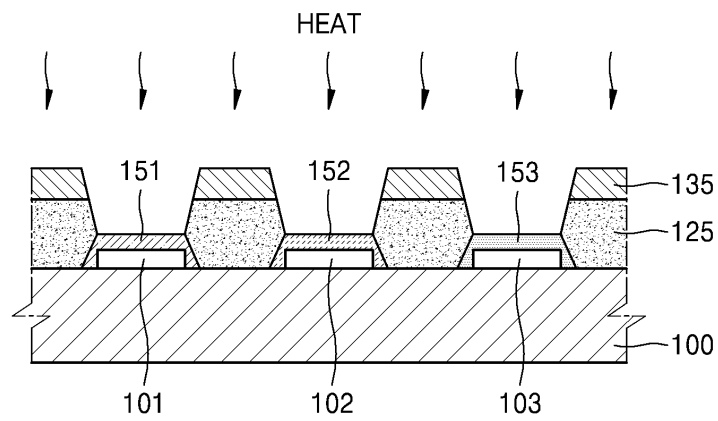
도면6b



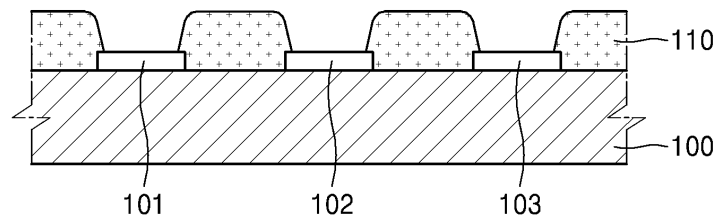
도면6c



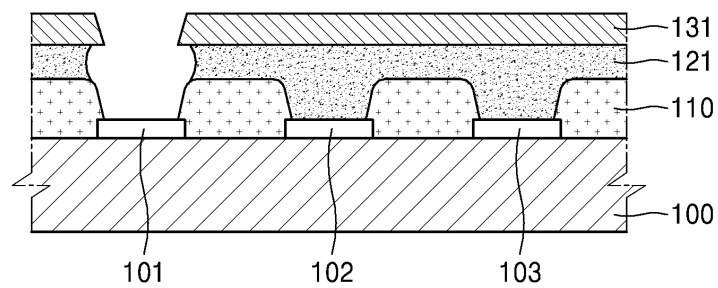
도면6d



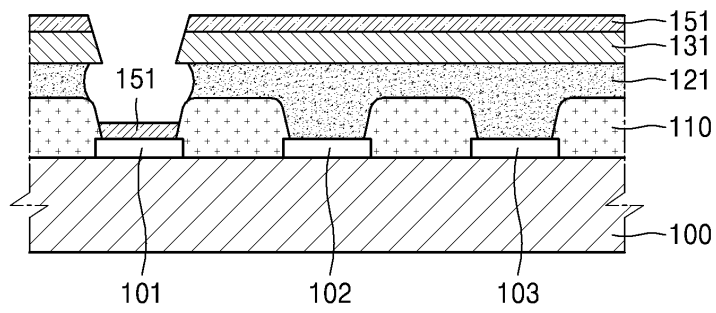
도면7a



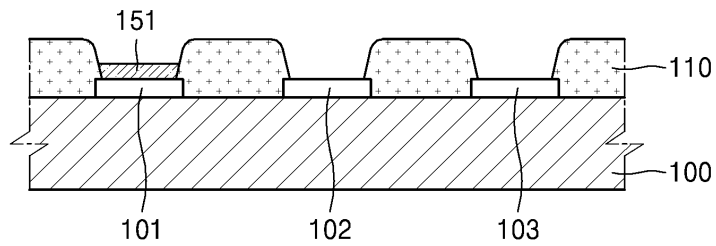
도면7b



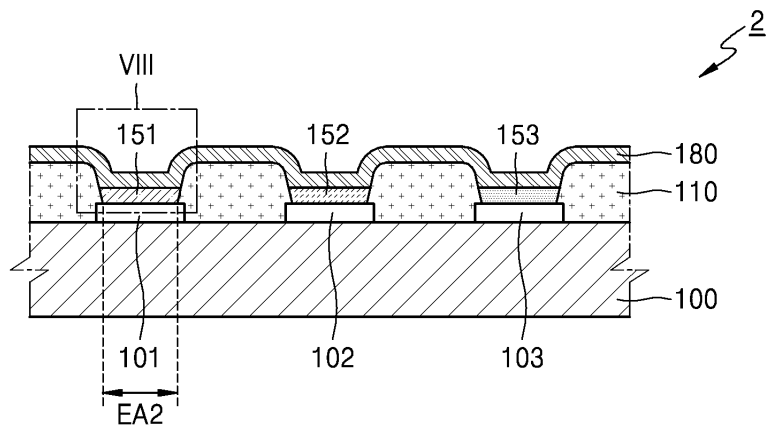
도면7c



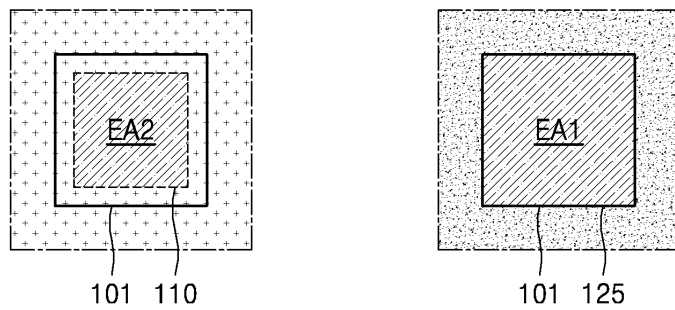
도면7d



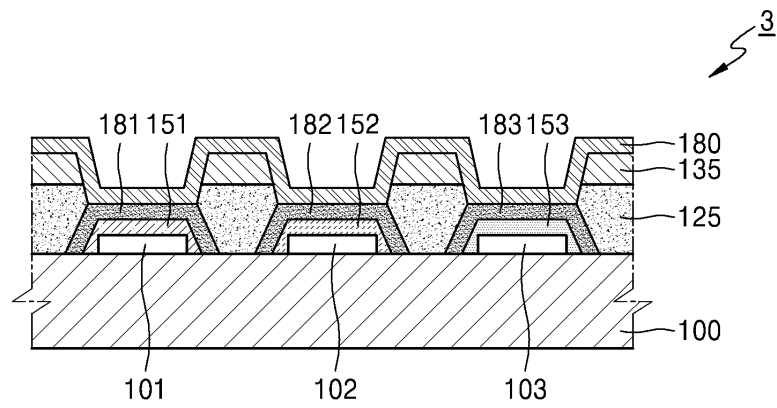
도면7e



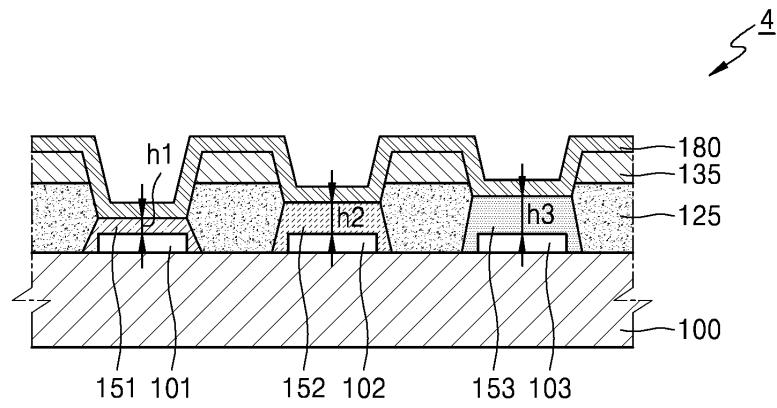
도면8



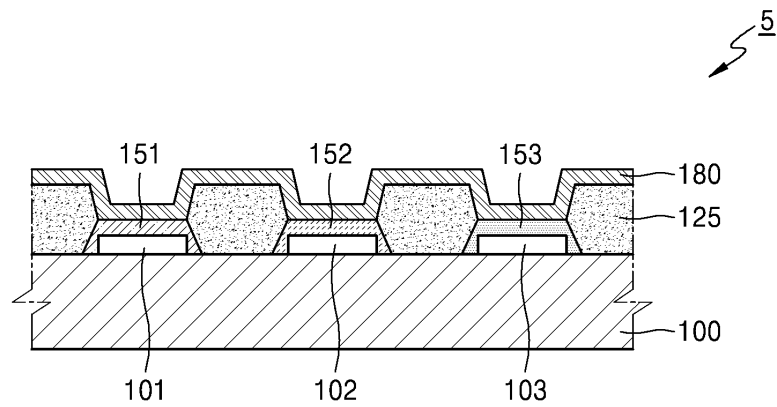
도면9



도면10



도면11



专利名称(译)	有机发光显示器和制造有机发光显示器的方法		
公开(公告)号	KR1020180014350A	公开(公告)日	2018-02-08
申请号	KR1020160097029	申请日	2016-07-29
[标]申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星显示器有限公司		
[标]发明人	BANG HYUN SUNG 방현성 KIM A RONG 김아롱 PARK JUNG SUN 박정선 LEE DUCK JUNG 이덕중		
发明人	방현성 김아롱 박정선 이덕중		
IPC分类号	H01L27/32 H01L51/00 H01L51/52		
CPC分类号	H01L27/3246 H01L51/5209 H01L51/5225 H01L51/5228 H01L51/0016 H01L51/56 H01L2251/558 H01L27/3283 H01L51/5012 H01L51/5056 H01L51/5072 H01L51/5088 H01L51/5092 H01L51/5206		

摘要(译)

根据本发明的实施例，多个第一电极在基板上彼此间隔开；多个有机功能层，覆盖多个第一电极中的每个的上表面和侧表面并且包括发光层；第一隔堤位于多个有机功能层之间，不与第一电极直接接触；并且第二电极设置在多个有机功能层上。

